



平成 28 年 2 月 10 日

各 位

会 社 名 日華化学株式会社
代表者名 代表取締役社長 江守 康昌
コード番号 4463 東証・名証第 2 部
問合せ先 執行役員 管理部門 副部門長
澤崎 祥也
電話番号 0776-24-0213

シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、本日、株式会社福井銀行及び株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. シンジケートローン契約の概要

(1) 組 成 金 額	総額 100 億円の融資枠設定
(2) 形 態	タームアウトオプション付コミットメントライン
(3) 契 約 締 結 日	平成 28 年 2 月 10 日
(4) 契 約 期 間	7 年
(5) 資 金 使 途	設備投資資金及び運転資金
(6) アレンジャー 兼エージェント	株式会社福井銀行及び株式会社みずほ銀行
(7) 参 加 金 融 機 関	株式会社福井銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社北國銀行 株式会社北陸銀行、株式会社福邦銀行 計 5 社

2. 資金調達目的

本件は、今後建設を予定している本社研究施設及び鹿島工場の拡充投資等に対する資金調達を目的として締結いたしました。本件の実施により、今後の設備投資資金及び運転資金が確保でき、また、機動的な資金調達が可能になります。

3. 今後の見通し

本件による業績に与える影響は軽微であります。なお、平成 28 年 12 月期の通期業績予想につきましては、本日開示しております。

以 上